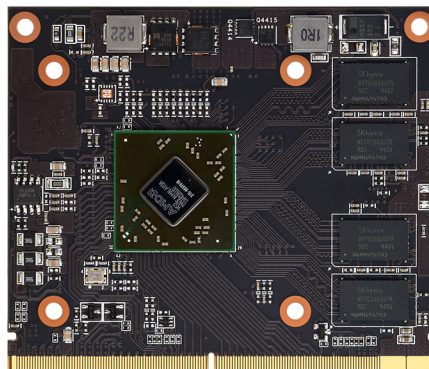


AMD-MXM-RX 520

Mobile PCI Express Module with AMD RX 520

特点

- MXM 3.0 Type A、外形尺寸 (82 x 70 毫米)
- 1.2TFLOPS浮点性能
- 512着色器处理单元
- 64 位宽、GDDR3 2GB显存
- 5年稳定供应



简介

AMD MXM RX 520 嵌入式图形模块、采用MXM3.0 TypeA外形尺寸 (82mm x 70mm) ,2GB 64bit GDDR3显存, 支持国产化平台适用于在对外形尺寸、重量、功率和网络限制的边缘计算、医疗和游戏中应用。

订购信息

- **AMD-MXM-RX 520**
MXM 3.0 Type A 82x70mm 2GB GDDR3

规格

	显存核心
显卡名称	AMD RX 520
浮点性能	1.2 TFLOPs
显存	2GB GDDR3
显存位宽	64bit
信号接口	MXM 3.0 / up to PCI Express 3.0
着色器处理单元	512 Shaders
制造工艺	28nm
尺寸	82x70mm
功耗	25W
工作温度	0~50°C
存储温度	-20~75°C
操作系统	Windows 7 64bit、Windows 10 64bit、Linux 64bit

[Http://:www.goldendisk.cn](http://www.goldendisk.cn)

Shenzhen Sunny Technology Co., Ltd.

Tel:0755-86165403/86164527 Fax:0755-86954963